

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號
聯絡人：劉春妙 副研究員
電話：02-2737-7526
傳真：02-2737-7673
電子信箱：yvonne@most.gov.tw

受文者：慈濟學校財團法人慈濟大學

發文日期：中華民國107年2月14日
發文字號：科部工字第1070012954號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(107E0P000037_107D2004373-01.pdf、107E0P000037_107D2004374-01.pdf)

主旨：本部推動107年度「智慧仿生材料與數位設計平台」專案研究計畫，自即日起接受申請，請於107年4月25日(星期三)前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本公告獲補助計畫需配合本部進行期中、期末成果追蹤、查核及考評，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 二、本公告未盡事宜，依本部補助專題研究計畫作業要點及其他相關規定辦理。
- 三、本專案計畫之執行期程自107年8月1日開始。
- 四、本專案計畫徵求公告如附件，計畫相關申請規範與研究範疇等請詳參公告內容。相關訊息另公布於本部網站(<http://www.most.gov.tw/>)-動態資訊(計畫徵求)或工程司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。
- 五、本專案將於3月5日假本部2樓13會議室舉辦專案說明會，擬參加說明會之人員請上網報名，報名網址為<https://sites.google.com/site/msenctu2018/>
- 六、有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：



0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共305單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司(均含附件)



部長陳良基

裝

訂

線

